

苏州锴威特半导体股份有限公司

首次公开发行股票并在科创板上市

招股说明书提示性公告

保荐人（主承销商）：华泰联合证券有限责任公司



扫描二维码查阅公告全文

苏州锴威特半导体股份有限公司（以下简称“锴威特”、“发行人”或“公司”）首次公开发行股票并在科创板上市的应用已经上海证券交易所（以下简称“上交所”）科创板上市委员会审议通过，并已经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）证监许可〔2023〕1512号文同意注册。《苏州锴威特半导体股份有限公司首次公开发行股票并在科创板上市招股说明书》在上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn/>）和符合中国证监会规定条件网站（中证网，网址 www.cs.com.cn；中国证券网，网址 www.cnstock.com；证券时报网，网址 www.stcn.com；证券日报网，网址 www.zqrb.cn）披露，并置备于发行人、上交所、本次发行保荐人（主承销商）华泰联合证券有限责任公司的住所，供公众查阅。

本次发行基本情况	
股票种类	人民币普通股（A股）
每股面值	1.00元
发行股数	1,842.1053万股，占公司发行后总股本的比例为25.0000%且不采用超额配售选择权；本次发行全部为新股，不涉及股东公开发售股份
本次发行价格（元/股）	40.83
发行人高级管理人员、员工参与战略配售情况	无
保荐人相关子公司参与战略配售情况	保荐人相关子公司华泰创新投资有限公司参与本次发行战略配售，实际跟投比例为本次公开发行股票数量的5.00%，实际跟投股数为921,052股，获配金额为37,606,553.16元。华泰创新投资有限公司本次跟投获配股票的限售期为24个月，限售期自本次公开发行的股票在上交所上市之日起开始计算

发行前每股收益	0.90 元/股（以 2022 年度经审计扣除非经常性损益前后孰低的归属于母公司所有者的净利润除以本次发行前总股本计算）		
发行后每股收益	0.67 元/股（以 2022 年度经审计扣除非经常性损益前后孰低的归属于母公司所有者的净利润除以本次发行后总股本计算）		
发行市盈率	60.69 倍（发行价格除以每股收益，每股收益按照 2022 年度经审计的扣除非经常性损益前后孰低的归属于母公司所有者的净利润除以本次发行后总股本计算）		
发行市净率	2.99 倍（按每股发行价格除以发行后每股净资产计算）		
发行前每股净资产	6.15 元/股（以 2022 年 12 月 31 日经审计的归属于母公司所有者权益除以本次发行前总股本计算）		
发行后每股净资产	13.63 元/股（以本次发行后归属于母公司所有者权益除以发行后总股本计算，其中，发行后归属于母公司所有者权益按照 2022 年 12 月 31 日经审计的归属于母公司所有者权益和本次募集资金净额之和计算）		
发行方式	本次发行采用向参与战略配售的投资者定向配售、网下向符合条件的投资者询价配售和网上向持有上海市场非限售 A 股股份和非限售存托凭证市值的社会公众投资者定价发行相结合的方式进行		
发行对象	符合资格的参与战略配售的投资者、网下投资者和已在上海证券交易所开设股东账户并符合条件的境内自然人、法人等投资者（国家法律、法规和规范性文件禁止购买者除外）或中国证监会规定的其他对象		
承销方式	余额包销		
募集资金总额	75,213.16 万元		
发行费用（不含增值税）	8,733.27 万元		
发行人和保荐人（主承销商）			
发行人	苏州锴威特半导体股份有限公司		
联系人	严泓	联系电话	0512-58979950
保荐人（主承销商）	华泰联合证券有限责任公司		
联系人	股票资本市场部	联系电话	010-56839478

发行人：苏州锴威特半导体股份有限公司

保荐人（主承销商）：华泰联合证券有限责任公司

2023 年 8 月 14 日

本页无正文，为《苏州锴威特半导体股份有限公司首次公开发行股票并在科创板上市招股说明书提示性公告》之盖章页）

苏州锴威特半导体股份有限公司

2023年8月16日



本页无正文，为《苏州锴威特半导体股份有限公司首次公开发行股票并在科创板上市招股说明书提示性公告》之盖章页）

华泰联合证券有限责任公司
2023年8月14日

